

东信和平科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-04

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
活动参与人员	浙商证券 宋伟
时间	2024年9月5日（星期四）
地点	公司会议室
形式	现场调研
上市公司接待人员姓名	卓义伟、龚楚瑶
投资者关系活动主要内容	<p>1、请分析下公司智能卡业务发展趋势。</p> <p>根据研究数据显示,近年来全球智能卡市场出货规模仍保持较好的增长趋势。从国内市场看,尽管智能卡行业进入成熟期,但随着国内经济持续增长、信息化建设不断推进和相关产业政策支持,智能卡的需求量将保持温和式增长。从国际市场看,不同国家和地区经济发展阶段和智能卡使用习惯等方面存在差异,使得智能卡在未来市场需求将保持稳步增长。</p> <p>公司在智能卡行业深耕多年,具有较强的制造、技术和市场优势,故公司对智能卡行业发展保持积极态度,相信行业能保持持续增长。</p> <p>2、请问公司在欧洲市场业务开拓情况?</p> <p>积极开拓海外市场,形成双循环双支柱格局是公司重要战略之一,目前公司已拥有5家海外子公司和多国的本地化部署。公司已成功进入欧洲市场,已为东欧、南欧等多个国家的客户提供优质的产品和服务。</p> <p>3、请介绍下公司在智能制造方面未来规划。</p> <p>公司将始终贯彻落实国家战略要求,着力推进公司智能制造“登高”计划。积极探索人工智能、大数据分析等尖端信息技术与工业制造技术深度融合,在智能场景构建、智能感知提升、柔性制造能力强化等方面进行协同创新;建立统一集成的大数据分析平台,打通信息化系统间的数据交付,以数据模型实现核心业务活动的精准预测和优化,利用数字化赋能构建高效精准、安全可靠、柔性适配、敏捷交付的“智慧工厂”。</p> <p>4、请问公司未来的增长点有哪些?</p> <p>公司将深耕智能卡行业,打造差异化竞争优势,</p>

	强化国内外双循环市场战略,实现业务可持续高质量发展;同时,积极拓展新质新域产业,加强数字身份安全平台业务在软件集成平台、垂直行业创新和智能终端方向的攻坚,提升行业地位和影响力。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件(如有)	不适用
日期	2024年9月5日